## PATTERN CORRECTING DEVICE AND ITS METHOD

Publication number: JR2000042764

**Publication date:** 

2000-02-15

Inventor:

YAMANAKA AKIHIRO; OISHI TAKAYUKI

**Applicant:** 

NTN TOYO BEARING CO LTD

Classification:

- international:

B23K26/00; B23K26/08; B23K26/00; B23K26/08;

(IPC1-7): B23K26/00; B23K26/08

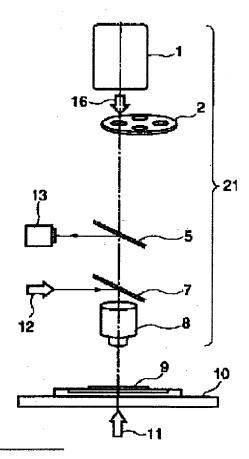
- european:

Application number: JP19980214069 19980729 Priority number(s): JP19980214069 19980729

Report a data error here

## Abstract of JP2000042764

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device and method of correcting a pattern defect on a substrate having a wide-ranging thickness and shape. SOLUTION: The pattern correcting device is equipped with a substrate table 10, a laser beam irradiating device 1, an optical system 21 that adjusts the laser beam to a micro beam diameter, and a table control means for controlling the movement of the table 10 so that the beam scans the entirety of the area to be corrected.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

1/3

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

(特開2000-42764)

(P2000-42764A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000.2.15)

(51) Int.C1.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

B 2 3 K 26/00 26/08 B 2 3 K 26/00

D 4E068

26/08

D

#### 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 5 頁)

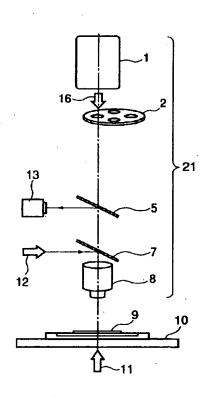
			•
(21)出願番号	特願平10-214069	(71)出願人	000102692
			エヌティエヌ株式会社
(22)出願日	平成10年7月29日(1998.7.29)	大阪府大阪市西区京町城1丁目3番17号	
		(72)発明者	山中 昭浩
			静岡県磐田市東貝塚1578番地 エヌティエ
	•		<b>ヌ株式会社内</b>
		(72)発明者	大石 貴行
		±	静岡県磐田市東貝塚1578番地 エヌティエ
			<b>ヌ株式会社内</b>
	·	(74)代理人	100064746
	•		弁理士 深見 久郎 (外3名)
		Fターム(参	考) 4E068 AB00 CA01 CA03 CA04 CA06
			CA07 CA17 CB02 CC02 CE04
			. DA11

#### (54) 【発明の名称】 パターン修正装置および修正方法

## (57)【要約】

【課題】 広範囲の厚さと形状を有する基板上のパターン欠陥部を修正する装置および修正方法を提供する。

【解決手段】 基板テーブル10と、レーザ光出射装置1と、レーザ光を微小ビーム径とする光学系21と、そのビームが修正領域の全域を走査するように上記テーブル10の動きを制御するテーブル制御手段を備えるパターン修正装置とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成されたパターンをレーザ光によって修正するパターン修正装置であって、

基板を支持する平面内で移動可能なテーブルと、

レーザ光を出射するレーザ光出射装置と、

前記レーザ光をパターン修正領域よりも小さな径のビームを、基板上に集光する光学系と、

前配ビームが前記パターン修正領域の全域を走査するように、前記テーブルの動きを制御するテーブル制御手段とを備えるパターン修正装置。

【請求項2】 前記レーザ光は、連続波のレーザ光であり、

前記パターン修正領域の全域を走査する前記テーブルの 動きは、連続的なものである請求項1に記載のパターン 修正装置。

【請求項3】 前記レーザ光は、500Hz以上の周波数のパルス状レーザ光が連続したものであり、

前配パターン修正領域の全域を走査する前記テーブルの 動きは、連続的なものである請求項1に記載のパターン 修正装置。

【請求項4】 前記パターンの修正領域よりも小さいビーム径のレーザ光は、前記パターン上で30μm以下である請求項1~3のいずれかに記載のパターン修正装置。

【請求項5】 前記レーザ光出射装置は、YAGまたは YLFレーザ光出射装置であり、

前記レーザ光は、前記YAGまたはYLFレーザ光出射 装置から出射される第2高調波レーザ光であり、その波 長が500~600nmである請求項1~4のいずれか に記載のパターン修正装置。

【請求項6】 前記パターン修正装置は、パターン観察 用のCCDカメラと、前記CCDカメラから得られた画 像を処理する画像処理機構と、

前記画像に基づいて修正すべき走査領域を決定する手段 とを備えた請求項1~5のいずれかに記載のパターン修 正装置。

【請求項7】 前配CCDカメラを含むパターン観察用の光学系の光学軸は、前記レーザ光を集光する光学系の光学軸と同軸である請求項6に記載のパターン修正装置。

【請求項8】 基板上に形成されたパターンをレーザ光によって修正するパターン修正方法であって、

パターンの修正領域よりも小さいビーム径とした前記レーザ光を、前記パターンの修正領域に照射し、

前記ビームが前記パターン修正領域の全域を走査するように、基板を搭載したテーブルを制御して移動するパターン修正方法。

【請求項9】 前記基板上に形成されたパターンの膜厚が1μm以上である請求項8に記載のパターン修正方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に形成されたパターンの修正装置または修正方法に関し、なかでも液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display: LCD)やプラズマディスプレイ(Plasma Display Panel: PDP)等のフラットディスプレイの基板およびプリント基板に形成されたパターンの修正装置および修正方法に関する。

#### 10 [0002]

【従来の技術】LCD基板上に形成されるパターンの高 精細化が推進されるにつれ、パターン中の信号用ドレイ ン配線やゲート線に短絡部やパターンの太り等の欠陥が 発生する頻度が増大している。これら欠陥が発生した場 合には、図4に示すような装置が用いられ、その欠陥部 が削除されていた。

【0003】すなわち、電気光学Qスイッチ(EOQスイッチ)を備えたYAG(YttriumAluminium Garnet)レーザ光出射装置1から出射されたジャイアントパルス20のレーザ光は、まず、レーザ光学系21に配置された出カコントロール機構2によりそのパワーがコントロールされ、スリット機構4により欠陥部形状に合わせたビーム断面形状とされる。その後、結像レンズ6および対物レンズ8を通り、パターンの欠陥部を含む基板であるワーク9上にパルスとして照射される。

【0004】一方、ワーク9は、XYステージ10上に 搭載され、所望の位置に移動させることができる。この とき、透過照明光11または落射照明光12を用いて、 CCDカメラ13によってパターン欠陥部やレーザ光照 30 射領域を観察することができる。また、上記スリット光 14によっても、パターン欠陥部付近のレーザ光の断面 形状、すなわち、レーザ光照射形状を確認することがで きる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】 EOQスイッチ付YA Gレーザから出射されるジャイアントパルスのレーザ光 のワンショットまたは数ショットによる大面積(たとえば径100μm)の修正は、パターンが1μm以下の薄膜の場合には有効である。しかしながら、パターンの膜 厚が数μmを超えるような場合には、上記のジャイアントパルスレーザ光の照射によって電極材料の変質等が発生し、電極材料を完全に修正することが困難となる場合がある。この場合、パターンの欠陥部は完全に修正されず、動作不良の原因等となっていた。

【0006】本発明は、広範囲の厚さと形状を有するパターン欠陥部を簡便に修正することができるパターン修正装置および修正方法を提供することを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明のパターン修正装 50 置の最も基本的な構成は次のとおりである。すなわち、 基板上に形成されたパターンをレーザ光によって修正す るパターン修正装置であって、基板を支持する平面内で 移動可能なテーブルと、レーザ光を出射するレーザ光出 射装置と、レーザ光をパターン修正領域よりも小さな径 のビームにして、基板上に集光する光学系と、そのビー ムがパターン修正領域の全域を走査するように、テーブ ルの動きを制御するテーブル制御手段とを備えるパター ン修正装置の構成とする。

【0008】上記のような構成とすることにより、レー ザ光がパターン修正領域の一部に集光され、エネルギ密 10 度の高いレーザビームが修正領域の全域を順次走査して ゆくので、膜厚の厚い個所でも修正が完全になされ、美 麗なカット面が得られる。

【0009】上記のレーザ光は、連続波のレーザ光である り、上記のパターン修正領域の全域を走査するテーブル の動きは、連続的なものとする場合が多い。

【0010】上記のようなレーザ光を用いることによ り、修正時にレーザ光の熱がこもり、より熱加工的とな り、基板の動きを連続的とした効果と合わせて、滑らか で切れ味の良いカット面が得られる。

【0011】また、上記のレーザ光は、500Hz以上 の周波数のパルス状レーザ光が連続したものであり、上 記のパターン修正領域の全域を走査するテーブルの動き は、連続的なものとしてもよい。

【0012】上記のような高い周波数のパルス状レーザ 光であれば、実質的に連続波のレーザ光と変わることは なく、熱加工的要素が高く、良好な切れ味を確保するこ とができる。テーブルの動きを連続的とすることによ り、滑らかなカット面が得られることは上記したとおり

【0013】上記したレーザ光の修正領域よりも小さい ビーム径は、パターン上で30μm以下とする局面が多

【0014】パターン上でピーム径を30μm以下に絞 ることにより、レーザ光照射領域のレーザ光のエネルギ 密度を高めることができ、厚い膜厚のパターンでも基板 を移動させながら確実に修正することが可能となる。

【0015】さらに、切れ味の良い修正結果を得る場合 には、レーザ光出射装置は、YAGまたはYLF(LiY F4) レーザ光出射装置とし、上記のレーザ光は、そのY 40 AGまたはYLFレーザ光出射装置から出射される第2 高調波レーザ光であり、その波長が500~600nm のものを用いることとする。

【0016】上記のレーザ光を用いることにより、基板 を移動させながら良好な切れ味が得られる。なお、上記 のレーザ光は、連続波のレーザ光として用いてもよい し、500Hz以上の周波数のパルス状レーザ光として 用いてもよい。

【0017】また、上記のパターン修正装置は、パター ン観察用のCCDカメラと、そのCCDカメラから得ら 50 p.q.rをCCDカメラから得られたパソコン画面上

れた画像を処理する画像処理機構と、その画像に基づい て修正すべき走査領域を決定する手段とを備える場合が 多い。 上記の機構を備えることにより、簡便に斜め走 査や大面積の走査領域を設定することができるので、斜 め加工等を要する複雑な形状の欠陥部でも、作業能率を 低下させずに、修正することが可能となる。

【0018】上記のCCDカメラを含むパターン観察用 の光学系の光学軸は、レーザ光を集光する光学系の光学 軸と同軸とする場合が多い。

【0019】同軸とすることにより、パターンの修正個 所を認識した後、修正用のレーザ光の光学系を移動させ る必要がなくなる。この結果、修正個所とレーザ光の光 学系との位置合わせをする必要がなくなり、修正位置の 精度向上と能率向上が得られる。

【0020】上記の装置は、本発明の基本となる次に説 明する修正方法を実施するために用いられる。それは、 基板上に形成されたパターンをレーザ光によって修正す るパターン修正方法であって、パターンの修正領域より も小さいビーム径としたレーザ光を、そのパターンの修 20 正領域に照射し、そのビームがパターン修正領域の全域 を走査するように、基板を搭載したテーブルを制御して 移動する方法である。

【0021】上記の方法により、厚い膜厚で、かつ大面 積の修正領域でも確実に美麗にカットすることが可能と

【0022】また、上記のパターン修正方法は、膜厚が 1 μ m以上のパターンに適用するのがよい。

【0023】従来の1パルスまたは数パルスのレーザシ ョットによる方法では、完全に修正することができなか った修正すべき領域を、上記の修正方法で確実に修正す ることができるようになり、上記修正方法の有効性を示 すことができる。

#### [0024]

【発明の実施の形態】図1は、本発明のパターン修正装 置を例示する構成図である。YAGまたはYLF等の連 統レーザ出射装置1(500Hz以上のパルスレーザを 含む) から出射されたレーザ光16は、出力コントロー ル機構2で出力を制御され、ビームスプリッタ5、7を 通り、対物レンズ8により微小なビーム径、たとえば、 10μmのビーム径に集光されワーク9上に照射され

【0025】一方、パソコン(図示せず)側から設定さ れた走査領域に基づき、XYテーブル10は同期操作さ れるため、走査領域の厚さや形状等によらず広範囲の欠 陥に対して修正が可能となる。

【0026】また、CCDカメラ13を備えるため、修 正中の状態を正確にモニタすることができる。

【0027】修正すべき走査領域の設定に際しては、図 2に示すように、斜め加工にも対応できるよう、3点

の画像に入力する。この入力によって、たとえば、pq 方向とpr方向が形成する平行四辺形が走査領域として 登録されることになる。さらに最初に設定した2点が p、 q である場合、方向 p q に沿って主走査が行なわ れ、方向 p r が副走査方向として走査するように決める ことができる。したがって、簡便な設定が可能であり、 作業能率を向上させることが可能となる。

【0028】たとえば、図2の電極線51、52を短絡 する短絡部53に対して、図2(b)に示すように、レ ーザビーム径が走査され、順次修正されてゆき、電極線 10 51と52とは分離される。このような修正は、修正す べきパターン個所の膜厚が厚くてもまた広くても、走査 領域を簡便に設定して能率良く行うことができる。

【0029】修正条件のパラメータとしては、レーザ光 のパワー、走査されるビーム間の重なり範囲(走査密 度)、XYテーブルのスピード等があり、これらの設定 はパソコン側から任意に設定することができる。したが って、きわめて簡便に、かつ確実にパターン修正が可能 である。

【0030】図3は、上記の本発明の装置の全体構成例 20 5 ピームスプリッタ を示す図面である。上記のように、ホストコンピュータ 33としてパソコンを用いることができ、上記の走査領 域や--正条件の設定も容易に行なうことができる。図3 において、ワーク9をチャック台15に固定し、そのチ ャック台15はXYテーブル10上に搭載され、制御用 コンピュータ32および制御装置31によってXY面内 を制御されて移動する。

【0031】本発明でいう「テーブル制御手段」は、上 記の制御装置31、制御用コンピュータ32およびホス トコンピュータ33に組み入れられている。

【0032】レーザ光の光学系21は、2軸テーブル2 2を制御することにより焦点を合わせることが可能であ

【0033】上記において、本発明の実施の形態につい て説明を行ったが、上記に開示された実施の形態は、あ くまで例示であって、本発明の範囲はこれら実施の形態 に限定されるものではない。本発明の範囲は、特許請求 の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲と 均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むことが 意図される。

#### [0034]

【発明の効果】ビーム径を絞ったレーザ光を修正領域に 照射し、基板を移動させながら修正領域全体を修正する ので、修正領域が厚く、大面積であっても、美麗に修正 することが可能となった。また、CCDカメラから得ら れたパソコン画面上の画像に対して修正領域を簡便に設 定できるため、作業能率が向上する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパターン修正装置を例示する構成図で

【図2】本発明のパターン修正領域を設定する方法を示 す図である。

【図3】本発明の装置の全体構成例を示す図である。

【図4】従来のパターン修正装置を示す図である。 【符号の説明】

# 1 レーザ光出射装置

- 2 出力コントロール機構
- 3 ビームスプリッタ
- 4 スリット機構
- - 6 結像レンズ
  - 7 ビームスプリッタ
  - 8 対物レンズ
  - 9 ワーク
  - 10 XYテーブル
  - 11 透過照明光
  - 12 落射照明光
  - 13 CCDカメラ
  - 14 スリット光
- 15 チャック台 30
  - 16 レーザ光
  - 2 1 レーザ光学系
  - 22 Z軸テーブル
  - 31 制御装置
  - 32 制御用コンピュータ
  - 33 ホストコンピュータ
  - 51、52 電極線
  - 53 短絡部
  - p. q. r 修正すべき走査領域を指定する3点

40

